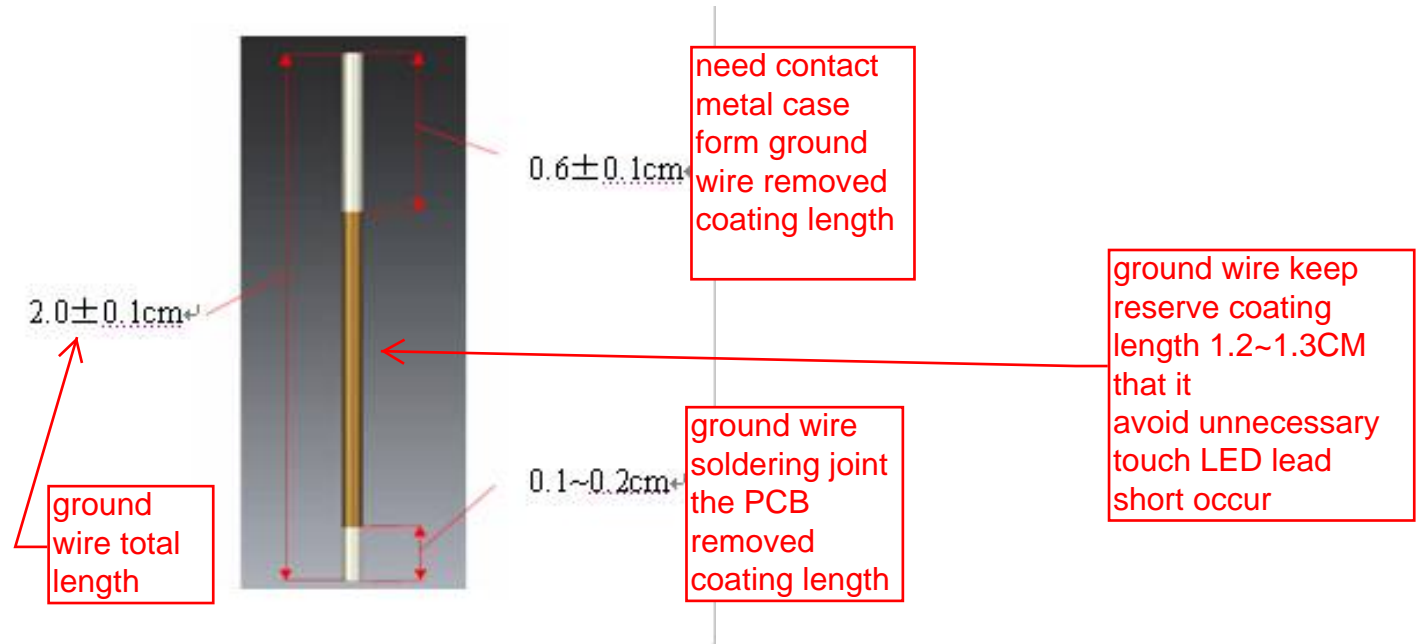


一、 RJL-002LB1 地线破坏长度规范:

1. 地线总长度为 2.0 ± 0.1 cm。
2. 焊接至 PCB 板端需破坏长度为 0.1-0.2 cm
3. 预留至接铁壳端需破坏长度为 0.6 ± 0.1 cm。
4. 中间无需破坏漆包之漆包线预留长度为 1.2-1.3 cm。



2. 半成品组装胶壳后，在 LED 灯脚处位置贴一张绝缘胶纸，地线摆放位置：地线须垂直往右端拉摆放在胶壳凹槽处，未被破坏漆包之漆包线须露出胶壳凹槽处 0.2-0.3 cm，以免被破坏漆包之漆包线与 LED 灯脚接触，出现短路现象。



报告人：张桂娟 2011.08.25